2. ビデオカメラのディジタル化

正会員 西澤明 仁†

1. まえがき

カメラ一体型ビデオは、小型・軽量化および高機能化により多くの人々に受け入れられた結果、各家庭に普及してきた.高性能化が進んできた要因としては、撮像素子やレンズおよび VTR メカ等の性能向上もさることながら、信号処理回路の LSI 化に負うところが大きい.しかしながら、当初用いられていたアナログ信号処理システムでは、小型化や高機能化などに限界があり、ディジタル信号処理システムの登場が待望された.

1990 年に入ると、民生用映像機器に使用できる 8~9 ビットの低消費電力 A/D や、 $1\sim1.5~\mu m$ CMOS 技術を用いたカメラ用ディジタル信号処理 L SI (以下、カメラ DSP と記す) が開発され、ディジタル化の幕が上がった。

本稿では、このカメラ DSP を中心に信号処理のディジタル化について述べる.

2. カメラ信号処理のディジタル化

2.1 第1世代のカメラ DSP

 $1\sim1.5~\mu m$ CMOS 技術により開発された第1世代のカメラ DSP は、コストの面から 30~k ゲート規模の集積が限界であった。このため、第1世代の開発では、AGC やガンマ補正後に A/D 変換を行う方式や色差線順次方式の採用により、カメラ DSP に必要なビット精度を減らす工夫や、アナログ処理とディジタル処理のハイブリッド構成を採用することにより、内蔵する機能を厳選する等のゲート削減の工夫が数多くなされた 11 .

図1(次ページに掲載)は、最初に製品化されたシステム例であり、 $1.5 \mu m$ CMOS 技術により開発された

表 1 ディジタル信号処理 IC の仕様¹⁾

				輝度用 DSP	色用 DSP
		LAIA	۸ ۲		<u> </u>
基	本	機	能	輝度信号処理	色信号処理
形			式	$1.5\mu\mathrm{m}\mathrm{CMOS}$	フルカスタム IC
形			状	80 ピン 0.5 mi	m ピッチ QFP
□	路	規	模	10,000 ゲート +RAM 14.4 kbit	15,000 ゲート
チップ面積(mm²)				58	58
電源電圧(V)				4.2~5.5	
消	費	電	力	310	260
		(n	ıW)	(9.6 MHz)	(9.6 MHz)

補色線順次カラー化方式に対応した 2 つのカメラ DSP で、それぞれ輝度と色信号を別々に処理している 2). このシステムでは、DSP の前後段で AGC とガンマ処理およびエンコーダ処理をアナログで行い、前者により 8 ビット精度の処理を可能にし、後者により データレートの変換を不要にしている。さらに、低速演算部をマイコンで処理することにより、回路規模増大の問題を解決している。このカメラ DSP の別の特徴としては、2 チップ構成とすることにより、低輝度・低照度およびハイライトおける数多くの画質制御機能を内蔵した点と、アナログ処理とほぼ同等のコストおよび消費電力を実現した点である。この仕様を表1に示す。

約1年後には、1 µm CMOS 技術を用い、輝度や色差信号のレベルを検出する検波回路を内蔵したカメラDSP が開発されている³⁾. このカメラDSP では、色信号による輝度信号レベルの制御やエッジ部分の色消し等の高速の画質制御を極力なくし、さらに、検波結果に基づくAE、AWB および画質制御をフィールド周期のマイコン制御とすることで、回路規模増大の問題を解決している。また、上記の検波回路のほかに、ガンマ処理を含む輝度および色処理、エンコーダ処理、SSG 回路を内蔵することにより、アナログ処理

[†]株式会社日立製作所 映像メディア研究所

[&]quot;Digital Signal Processing System for Video Camera" by Akihito Nishizawa (Image & Media System Laboratory, Hitachi Ltd., Yokohama)

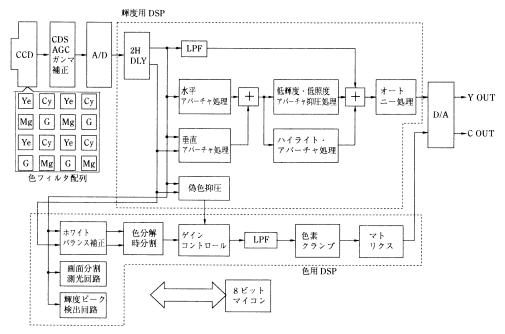


図1 ディジタル信号処理カメラの構成例1)

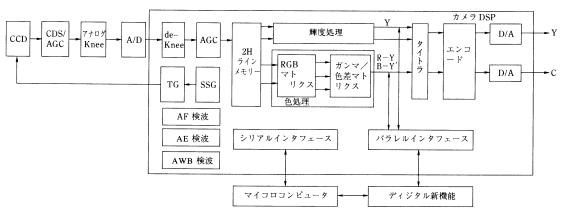


図 2 ディジタル信号処理カメラの構成例

と比べカメラ部分の部品点数,消費電力共に大幅に低減している.

カメラの信号処理をディジタル化することにより、小型・低消費電力化だけではなく、撮影シーンに応じた画質コントロール 4)やディジタル手振れ補正 5)、電子ズーム、電子フィルタ 6)、キャラクタジェネレーションなどの数多くの付加機能を、マイコンを用いて容易に実現できるようになった。また、パソコンやマイコンによる回路の自動調整化が図られ、製造時の特性ばらつきも抑圧されるなど、信頼性が向上した。

2.2 第2世代のカメラ DSP

現在は $0.8 \mu m$ プロセスが妥当な価格で提供され、 $10 \, \text{万ゲート規模の LSI}$ が民生用映像機器にも採用できるようになった.これにより,カメラ DSP (第 $2 \, \text{世 }$ 代のカメラ DSP) は,CDS・AGC 回路を除きカメラに必要な基本機能をすべて $1 \, \text{チップに集積するに至っている}^{78}$. 以下,日立において開発した LSI を例にしてカメラ信号処理について説明する.

(1) 第2世代カメラ DSP の構成

日立が開発したカメラ DSP に集積した機能は以下の通りである.構成と仕様を図2,表2に示す.

表 2 アイングル信号処理 IC の任保				
プロセス	0.8 μm CMOS			
パッケージ	QFP 120 ピン			
電源電圧	3.3 V			
消費電力	420 mW			
ゲート数	70 k			
内蔵 RAM	19 kb			
内蔵 ROM	10 kb			
対応 TV 方式	NTSC/PAL/SECAM			
# L	画素混合読出し CCD			

任意画素数対応

表 2 ディジタル信号処理 IC の仕様

- アナログニー、ディジタルデニー機能
- ・ディジタル AGC
- 画素欠陥補正処理
- ・3 ライン RGB 色信号処理
- 輝度信号処理
- ・PAL/NTSC エンコーダ
- TG/SSG

対応センサ

- · AE, AF, AWB 検波
- D/A
- タイトラ
- パラレルインタフェース
- マイコン用シリアルインタフェース

(2) カメラ DSP の信号処理

(a) アナログニー,ディジタルデニーシステムアナログニー回路で定格レベル (100%レベル)以上の信号を 1/2 に圧縮し,A/D変換を施した後,圧縮した信号を再びディジタルデニー回路で伸長する構成とした.このようにすることで,量子化エラーの増加や色再現性の劣化を伴うことなく,入力ダイナミックレンジを 200%から 300%に拡大している⁷.

(b) ディジタル AGC

カメラに必要とされる AGC ゲインは大略 24 dB である. ゲインが高い場合, 入力信号の S/N が悪く, カメラ DSP に必要とされるビット精度は少なくてすむ. そこで, アナログ AGC で 0 から 12 dB までゲインコントロールを施し, 12 dB 以上はディジタル AGC (ディジタル AGC は最大で 18 dB) で行うようにしている. これにより, アナログ回路の簡素化と電力の低減を図っている.

(c) 3 ライン RGB 色信号処理³⁾

1.5 μm 程度のプロセスを用いる場合, 図3に示す 3 ライン RGB 処理を内蔵するとチップサイズが大き

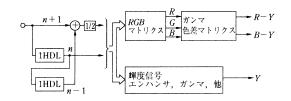


図 3 3 ライン RGB 処理

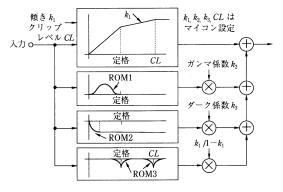


図 4 ガンマ回路の構成例

くなりすぎるという問題があったが、プロセスの微細化と共にこの問題が解決され、現時点では、色再現性に優れモアレが少ないという特徴が広く受け入れられ、ほとんどのカメラ DSP がこれを採用している。今回開発したカメラ DSP もこれを採用し、さらに、色信号と輝度信号を生成する時に使用する RGB ゲインコントロールを分け、用途に応じたホワイトバランス制御も可能にしている。また、画質の設計をする上で重要な演算係数などのパラメータは、すべてマイコンにより設定できるプログラマブルな構成を採用し、用途に応じた最適な画質制御を可能にしている。

(d) 輝度信号処理

撮影シーンに応じた S/N 重視の画質制御と輝度再現性重視の画質制御の両立を可能にするために、撮像素子の出力にローパスフィルタをかけて生成した S/N が良い輝度信号と、ホワイトバランスの取れた RGB 信号より生成した輝度再現性の良い輝度信号とを任意の割合で混合できる構成にしている⁷⁾. また、図4に示すように、ガンマ補正回路を定格レベルでゲインが変わるニー回路と ROM により構成することで、黒部分の特性、定格レベル以内の特性および定格レベル以上の特性を自由に変えられるようにすると共に、ゲインが急峻に変化することで生じる波紋状のノイズ発生の問題を解決している.

その他, エンハンサの特性を任意に設定できるなど, 色処理回路と同様にプログラマブルな構成を採用している.

(e) PAL/NTSC エンコーダ

エンコーダ回路は,変調時に撮像素子の駆動周波数からサブキャリヤの 4 倍の周波数 $(4f_{sc})$ ヘデータレートを変換することにより実現している.ただしし,NTSC の 27 万または 41 万画素の撮像素子を用いる場合は,撮像素子の駆動パルスを生成する回路の動作周波数を $8f_{sc}$ に設定することにより,1 つの水晶発振器で駆動パルスとサブキャリヤを生成できるようにしている 9 .

(f) TG/SSG⁹⁾¹⁰⁾

信号処理のプログラマブル化と合わせて、撮像素子駆動回路(TG)と SSG 回路もプログラマブルな構成を採用している。このプログラマブル化は、パルス毎に位相もしくは周波数をマイコンにより指定することで実現し、TG では任意の画素数に、また、SSGでは PAL/NTSC/SECAM に対応したパルスの生成を可能にしている。

(g) インタフェース機能

インタフェース機能としては、上述したパラメータをマイコンで設定するためのシリアルインタフェースと、輝度および色差信号を入出力するパラレルインタフェースを持っている。付加機能は、このパラレルインタフェース部分に機能 LSI を接続することにより簡単に実現することができる。

(3) ディジタル新機能

ディジタル新機能の代表的な例として電子ズームと 自動追尾があるが、電子ズームに関しては3章で扱われるため、ここでは今後の興味深い技術である画像抽 出を用いた自動追尾に関する信号処理についてに述べる.

大きな音の出ている方向を検出したり、特定の色を映像信号から検出して、自動追尾を行うカメラが製品化されている。自動追尾はこれから発展が期待される技術のひとつであり、画像抽出技術を用いた例が報告されている¹¹⁾. 画像抽出の処理は以下の手順により実現している.

- (i) C/Y 平面に変換した映像信号を抽出条件に 従い2値化し、抽出候補領域を決める.
- (ii) 複数の候補領域から目的の被写体だけを選択するために、初期領域としてのコアを目的被写体上にセットし、このコアを抽出候補領域より一回り大きくなるように成長させる.これによ

り常に同じ被写体を抽出することができ、抽出 した被写体が画面の中心に来るように雲台等を 制御することにより、精度の高い自動追尾を実 現することができる.

3. む す び

カメラ DSP の変遷と内蔵されている機能、および 別の LSI との組合せで実現している新機能の概要に ついて一例を説明した. カメラの信号処理をディジタ ル化することにより、基本機能を充実させながら小 型・低電力化、特性の安定化が得られ、さらに、オー ト機能(A E, AWB, AF等)や画質制御のインテリ ジェント化を達成している. 今後は、マイコンを含め た更なる集積化と合わせ、信号処理回路のプログラマ ブル化が進み、マルチメディアなどの用途にソフトウ ェアで幅広く対応できるような、より汎用的な画像処 理 LSI に発展するであろう、また、現在付加機能の LSI として試作検討されている画像抽出や認識も,カ メラ DSP のソフトウェアで実現できるようになり, カメラは知能を持った人工の目として広い分野で応用 されていくものと思われる. (1994年9月27日受付)

〔参考文献〕

- 1) 田村ほか: "単板ビデオカメラのディジタル信号処理", テレビ学技報, **15**, 7, CE-7, pp. 37-42 (Jan. 1991)
- 2) A. Morimura: "A Digital Video Camera System", IEEE Trans. C. E., 36, 4, p. 866 (Nov. 1990)
- 3) 大坪ほか: "カメラ信号処理のディジタル化", テレビ学技報, 15, 7, CE 91-5, pp. 25-30 (Jan. 1991)
- 4) 垂水ほか: "ビデオカメラの環境適応処理",テレビ年次大 (1992)
- 5) 西田ほか: "ディジタルカメラシステムの開発", シャープ技報, 55, pp. 51-55 (1993)
- 6) 西村ほか:"ビデオカメラ用電子フィルタの開発",テレビ年次大 (1992)
- 西澤ほか: "カメラ用高画質・高集積ディジタル信号処理 LSI の開発",テレビ年次大 (1993)
- 8) 西田ほか:"第二世代ディジタルカメラシステムの開発",シャープ技報, 58, pp. 61-65(1994)
- 9) 衣笠ほか:"A Flexible Scanning System For Multi-format Video Camera", IEEE Trans. C. E., 40, 3, p. 605 (Aug. 1994)
- 10) 古塩ほか:"プログラマブル TG 内蔵ビデオカメラ用ディジ タル信号処理 LSI の開発",テレビ年次大(1994)
- 11) 田中ほか: "画像抽出 LSI の試作", テレビ年次大 (1994)



西澤 明仁 昭和60年,東京電機大学工学部電機通信工学科卒業.同年, (株)日立製作所に入社.映像メディア研究所にて, ビデオカメラの研究開発に従事.正会員.